

トレックス・セミコンダクター株式会社
品質保証部

成分表

製品名(鉛フリー): XC9801xxxxDR-G
標準質量: 10 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.296	シリコン	129600	7440-21-3
	-	砒素	<1	7440-38-2
リードパッド	2.365	ニッケル	236500	7440-02-0
	0.108	銀	10800	7440-22-4
	0.024	金	2400	7440-57-5
ダイアタッチ	0.069	銀	6900	7440-22-4
	0.018	エポキシ樹脂	1800	—
	0.005	フェノール樹脂	500	—
ボンディングワイヤ	0.095	金	9500	7440-57-5
封止樹脂	5.267	溶融シリカ	526700	60676-86-0
	0.301	エポキシ樹脂	30100	—
	0.271	フェノール樹脂	27100	—
	0.181	金属水酸化物	18100	—

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 重量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。